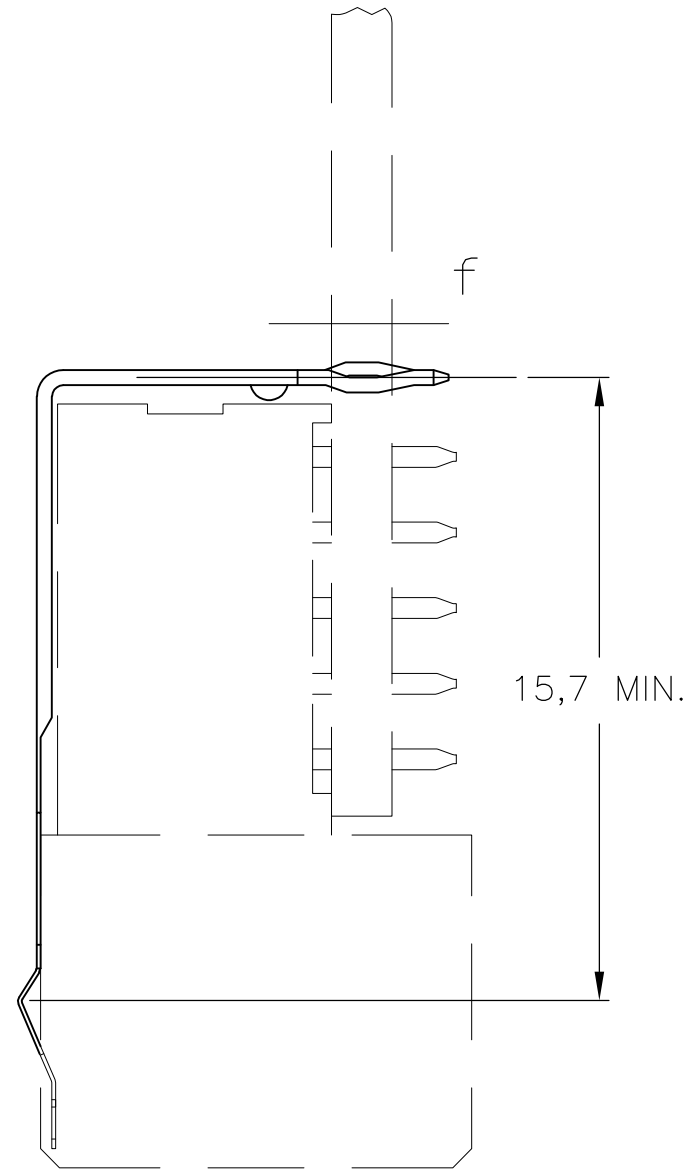
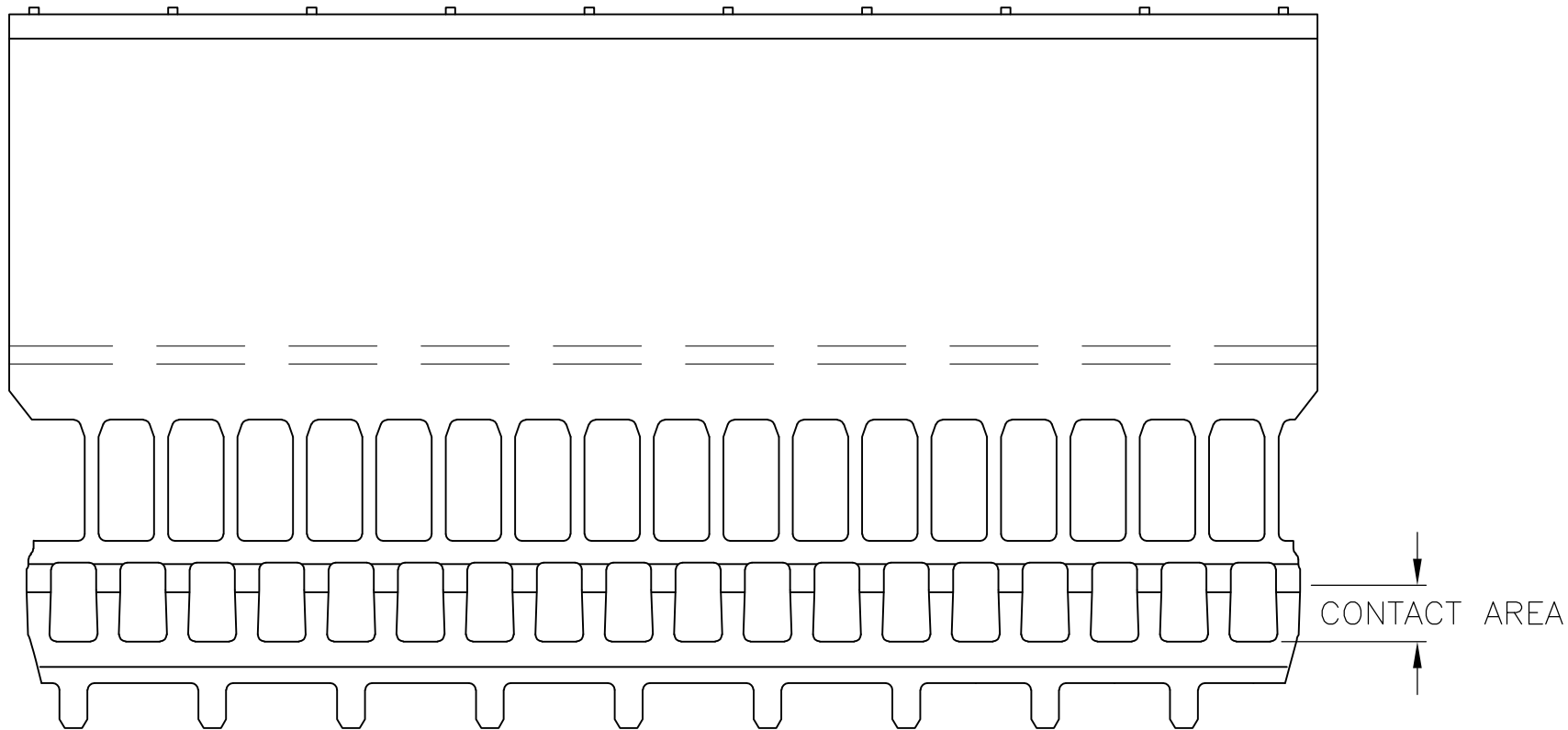
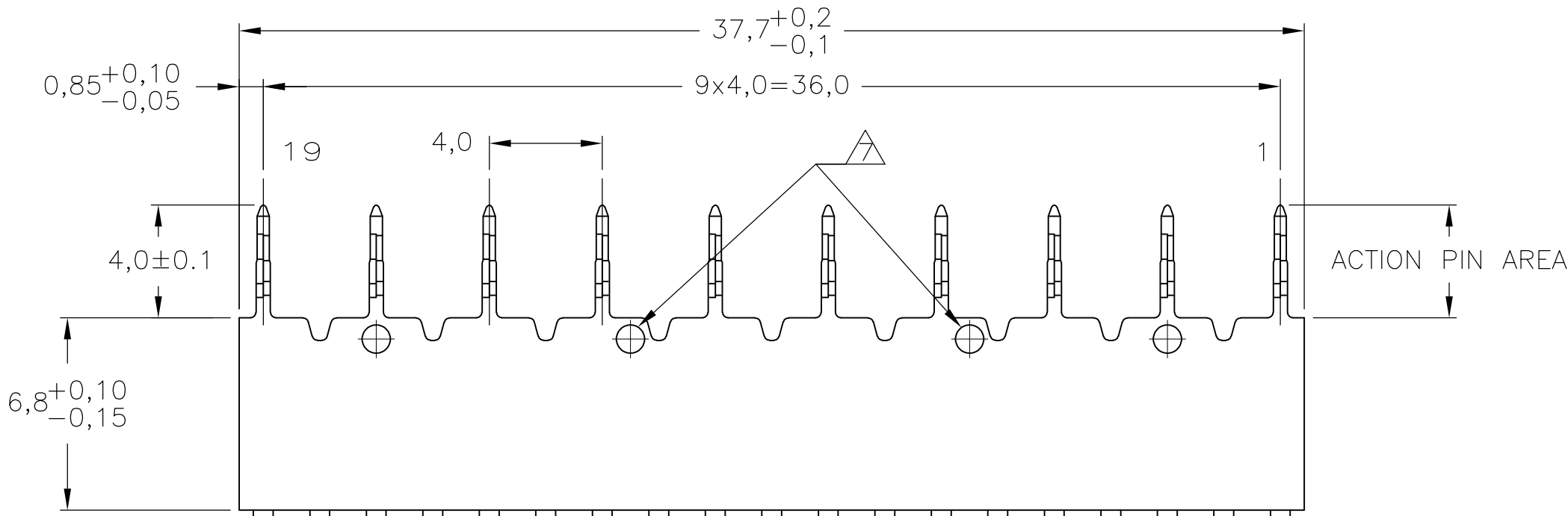
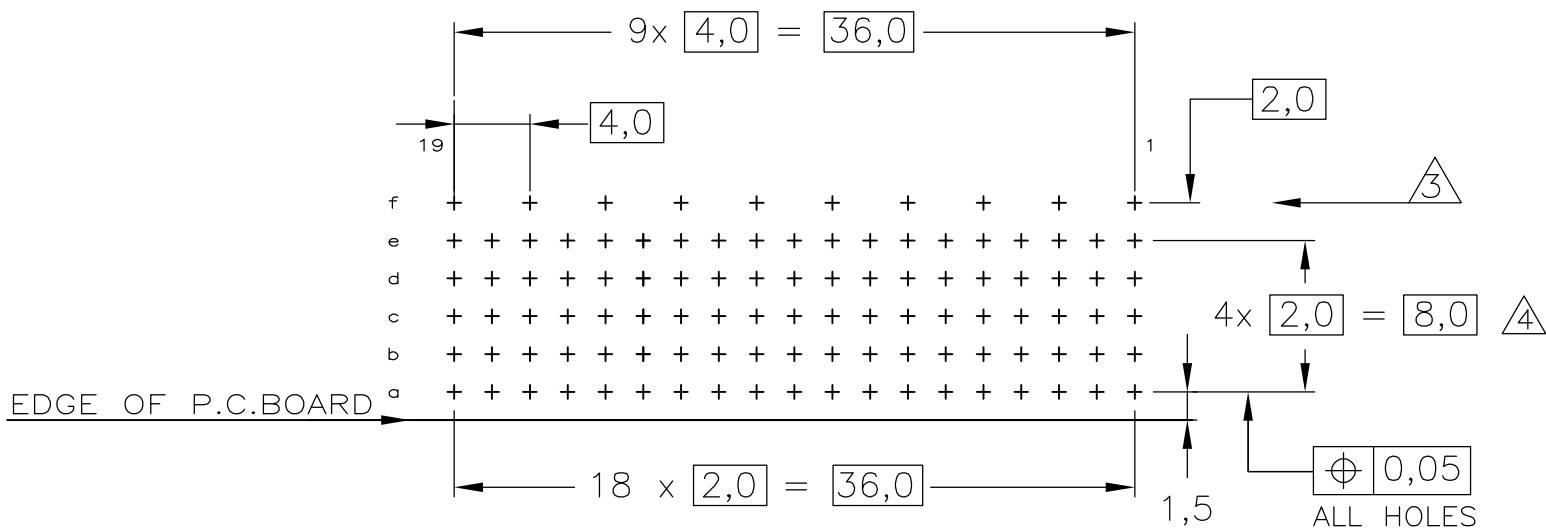


LOC ES	DIST —	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			M	REVISED PER ECO-13-015151	17DEC2013	FL	FY



- NOTES:
- GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING (ENTIRE CONTACT): 1,27µm NICKEL MIN.AND ACTION PIN: 0,5µm TIN-LEAD MIN. FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE PERFORMANCE LEVEL SHOWN IN PART NUMBER TABLE.
 - MATERIAL; PHOSPHORBRONZE.
 - ROW "f" 10 PLATED THROUGH HOLES FOR UPPERSHIELD
 - HOLE PATTERN FOR FEMALE CONNECTOR TYPE B-19
 - COLUMNS 95 PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID
 - SHIELDS LUBRICATED WITH BELLCORE APPROVED LUBRICANT. TECHNICAL REF: TR-NWT-001217 ISSUE 1, SEPT. 1992.
 - GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING (ENTIRE CONTACT): 1,27µm NICKEL MIN.AND ACTION PIN: 0,5µm TIN-LEAD MIN. ASTM B579 60/40 FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE PERFORMANCE LEVEL SHOWN IN PART NUMBER TABLE.
 - OPTIONAL DIMPLES AT DISCRETION OF DIE ENGINEER.
 - OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
 - CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101 PERFORMANCE LEVEL 2.
 - CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101 PERFORMANCE LEVEL 1.
 - CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL III,CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.
 - 0.76µm MIN GOLD PLATING AT MATING SURFACE.
 - 1.27µm MIN GOLD PLATING AT MATING SURFACE.



COMPONENT SIDE AS SHOWN
RECOMMENDED PCB-HOLE LAY-OUT

P.C.B. HOLE DIM. ACTION PIN
FOR DETAILS: SEE
APPLICATION SPECIFICATION

	1	9	12	2	2	8-352028-4
	1	13		2	2	9-352028-3
OBSOLETE	6	5	11	2		-9-352028-1
OBSOLETE	1	5	11	2		-352028-9-
OBSOLETE	1	9		2		-352028-2-
	FINISH			MATERIAL		PARTNUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN E. MöLMANN 23-APR-96	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		CHK W. v.d.HEIJDEN 23-APR-96				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.2		APVD F. v.KONINGSBRUGGE - PRODUCT SPEC	NAME Z-PACK 2mm HM GROUND RETURN UPPER SHIELD TYPE B-19 COLUMNS			
MATERIAL -		FINISH -	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-352028	RESTRICTED TO -
			WEIGHT -	SCALE 5:1	SHEET 1 of 1	REV M
			CUSTOMER DRAWING			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9